

债券代码:	520432.SZ	债券简称:	26 鄂科 04
债券代码:	520332.SZ	债券简称:	26 鄂科 03
债券代码:	282222.SH	债券简称:	26 鄂科 02
债券代码:	281131.SH	债券简称:	26 鄂科 01
债券代码:	280799.SH	债券简称:	25 鄂科 01
债券代码:	242557.SH	债券简称:	25HBST01
债券代码:	241989.SH	债券简称:	24HBST03
债券代码:	241988.SH	债券简称:	24HBST02
债券代码:	240733.SH	债券简称:	24HBST01
债券代码:	133667.SZ	债券简称:	23 鄂科 03
债券代码:	115238.SH	债券简称:	23HBST01
债券代码:	2280384.IB、184547.SH	债券简称:	22 鄂科投债 01、22 鄂科 01
债券代码:	185389.SH	债券简称:	22HBST02
债券代码:	185226.SH	债券简称:	22HBST01
债券代码:	2180393.IB、184068.SH	债券简称:	21 鄂科投债 02、21 鄂科 02
债券代码:	2180141.IB、152835.SH	债券简称:	21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
债券代码:	2080037.IB、152406.SH	债券简称:	20 鄂科投债 01、20 鄂科 01
债券代码:	1980146.IB、152181.SH	债券简称:	19 鄂科投债 02、19 鄂科 02
债券代码:	1980064.IB、152122.SH	债券简称:	19 鄂科投债 01、19 鄂科 01
债券代码:	1680102.IB	债券简称:	16 鄂科投债

湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

为进一步优化公司产业结构，提升国有资产运营效率，湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）通过下属子公司武汉光谷半导体产业投资有限公司（以下简称“光谷半导体”）及武汉市光新启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光新启航”）并购武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“武汉新芯”或“目标公司”），重组方案详见公司于 2026 年 7 月 17 日发布的《湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组的公告》。光谷半导体及光新启航已完成本次交易款项的支付。截至本公告出具之日，本次交易标的资产过户手续已全

部完成，光谷半导体已直接及间接合计持有目标公司 43.4423%股权。相关事项的变更手续已办理完毕。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》
之盖章页)

